

BC260Y-CN&BC2x&M26

兼容设计手册

NB-IoT/GSM/GPRS 模块系列

版本: 1.1

日期: 2020-09-08

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区)5号楼 邮编:200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录: http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至: support@guectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害,上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用,但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定,否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内,上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任,无论此类损失或损害是否可以预见。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
1.0	2019-09-18	鲁义文	初始版本
1.1	2020-09-08	何道圆	 在兼容设计中增加 BC260Y-CN 模块; 更新 BC26 功能、参数信息; 更新文档名称。



目录

文档	当历史	2
目录	₹	3
表格	8索引	4
图片	☆索引	5
1	引言	6
2	综述	7
_	2.1 . 产品简介	
	2.2. 功能概述	
	2.3. 引脚分配	
3	引脚描述	14
4	硬件参考设计	20
•	4.1. 供申申源	
	4.1.1. 模块工作电压	
	4.1.2. 供电电源设计	
	4.2. 开机电路	
	4.3. 关机	
	4.4. 复位	
	4.4.1. BC25/BC26/BC28 硬件复位	
	4.4.2. BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28 软件复位	
	4.5. 网络状态指示	
	4.6. (U)SIM接口	
	4.7. 串口	
	4.8. 模数转换接口	
	4.9. RF接口	
5	物理尺寸	
	5.1. 推荐兼容封装	
	5.2. 推荐钢网尺寸	33
	5.3. 安装示意图	35
6	存储、生产和包装	36
•	6.1. 存储	
	6.2. 生产焊接	
	6.3. 包装	
7	附录 A 参考文档及术语缩写	40



表格索引

表 1:	模块基本信息	7
表 2:	主要性能参数	9
	I/O 参数定义	
	引脚对比	
	模块工作电压范围	
	供电类型与电源转换电路对应关系	
	模块串口电压域	
	模块 ADC 接口信息	
	推荐的炉温测试控制要求	
	· 参考文档	
	: 术语缩写	



图片索引

冬	1:	BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 引脚分配	. 12
图	2:	VBAT 电压波形图	. 20
图	3:	供电电源参考设计电路	. 21
图	4:	开集驱动控制 PWRKEY 开机参考电路(BC25/BC26/M26)	. 22
图	5:	BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 开机时序	. 22
图	6:	BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 关机时序图	. 23
图	7:	BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28 硬件复位电路	. 24
图	8:	BC25/BC26/BC28 硬件复位时序	. 25
图	9:	NETLIGHT 参考设计电路	. 26
图	10:	6-Pin (U)SIM 卡接口兼容设计电路	. 27
		串口电平转换参考电路	
图	12:	RF 天线接口参考设计电路	. 30
图	13:	BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 底视图	. 31
图	14:	BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 推荐兼容封装	. 32
图	15:	BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28 推荐钢网尺寸	. 33
图	16:	M26 推荐钢网尺寸	. 34
图	17:	安装效果图	. 35
图	18:	推荐的回流焊温度曲线	. 37
图	19:	卷带尺寸(单位:毫米)	. 38
图	20:	卷盘尺寸(单位:毫米)	. 39



1 引言

移远通信的 NB-IoT 模块 BC260Y-CN、BC25、BC26 和 BC28 与 GSM/GPRS 模块 M26 相互兼容,用户可根据需求选择合适的产品用于终端应用。本文档主要描述说明了 BC25、BC26、BC28、M26 和 BC260Y-CN 模块之间的兼容设计。



2 综述

2.1. 产品简介

M26 是一款四频段的 GSM/GPRS 模块,支持 GSM850、EGSM900、DCS1800、PCS1900 频段。 BC25、BC26、BC260Y-CN 和 BC28 是高性能、低功耗、支持多频段的 NB-IoT 模块。

表 1: 模块基本信息

模块	外观	封装	尺寸 (mm)	描述
BC25	BC25 PA 01-Axxxx BC25FA-04-STD SN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44 个 LCC 引脚 14 个 LGA 引脚	17.7 × 15.8 × 2.2	多频段 NB-IoT 模块
BC26	BC26 NA Q1-AXXXX BC26NA-04-STD SN:XXXXXXXXXXXXX IME:XXXXXXXXXXXXX	44 个 LCC 引脚 14 个 LGA 引脚	17.7 × 15.8 × 2.0	多频段 NB-IoT 模块
BC260Y-CN	BC260Y-CN XX GX-AXXXX XXXXXXX-XXX-XXXX SN.XXXXXXXXXX IMELXXXXXXXXX	44 个 LCC 引脚 14 个 LGA 引脚	17.7 × 15.8 × 2.0	多频段 NB-IoT 模块
BC28	BC28 JA Q1-A1437 BC28JA-Q2-STD SN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	44 个 LCC 引脚 14 个 LGA 引脚	17.7 × 15.8 × 2.0	多频段 NB-IoT 模块



M26



44 个 LCC 引脚 17.7 × 15.8 × 2.3

支持 GSM850、 EGSM900、DCS1800、 PCS1900 的四频 GSM/GPRS 模块



2.2. 功能概述

下表对比了 BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 的主要性能参数。

表 2: 主要性能参数

功能	BC25	BC26	BC260Y-CN	BC28	M26
供电	标准版本 (无内置 DC-DC 转换器) 供电电压: 3.2~4.2 V 典型值: 3.8 V 低压版本 (内置DC-DC转换器) 供电电压: 2.1~3.6 V 典型值: 3.3 V	供电电压: 2.1~3.63 V 典型值: 3.3 V	供电电压: 2.2~4.5 V 典型值: 3.3 V	供电电压: 3.1~4.2 V 典型值: 3.6 V	供电电压: 3.3~4.6 V 典型值: 4.0 V
供电电流	VBAT 最大电流: 0.5 A	VBAT 最大电流: 0.6 A	VBAT 最大电流: 0.5 A	VBAT 最大电流: 0.5 A	VBAT 最大电流: 1.6 A
休眠耗流	标准版本(典型值): 3.8 μA @ Deep Sleep 低压版本(典型值): 6.0 μA @ Deep Sleep	3.5 μA @ Deep Sleep(典型值)	800 nA @ Deep Sleep (典型值)	3 μA @ PSM(典型值)	1.3 mA @ DRX = 5 1.2 mA @ DRX = 9
频段	H-FDD: B3/B5/B8	H-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/ B8/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66	H-FDD: B3/B5/B8	H-FDD: B1/B3/B5/B8/B20/ B28	GSM850/ EGSM900/ DCS1800/PCS1900



	正常工作温度:	正常工作温度:	正常工作温度:	正常工作温度:	正常工作温度:		
温度范围	-25 ~ +75 °C ¹⁾ 扩展工作温度:	-35 ~ +75°C ¹⁾ 扩展工作温度:	-35 ~ +75 °C ¹⁾ 扩展工作温度:	-35 ~ +75 °C ¹⁾ 扩展工作温度:	-35 ~ +75 °C ¹⁾ 扩展工作温度:		
	-40~+85 °C ²⁾ 存储温度: -40~+90 °C	-40°C~+85°C ²⁾ 存储温度:-40~+90°C	-40~+85 °C ²⁾ 存储温度: -40~+90 °C	-40~+85 °C ²⁾ 存储温度: -40~+90 °C	-40~+85°C ²⁾ 存储温度: -40~+90°C		
主串口	 用于AT命令通信和数据传输时,支持的波特率为4800 bps、9600 bps (默认)和57600 bps。 用于软件升级*时,支持的波特率为921600 bps。 	● 用于 AT 命令通信和数据传输。 ● 模块开机后默认处于自适应波特率模式(支持 115200 bps 以下波特率的自适应同步); MCU需要连续发送 AT 命令和模块进行波特率同步,返回 OK 后表示同步成功;休眠唤醒后模块会直接使用开机后同步成功的波特率,无需重新同步。 ● 用于软件升级,默认支持波特率为921600 bps。	● 用于 AT 命令传送和数据传输,模块默认设置为固定波特率9600 bps。另外,用户可配置230400 bps以下的波特率自适应同步⁴)。 ● 用于固件升级,支持的波特率默认为921600 bps。 ● Deep Sleep / Light Sleep 唤醒功能 5)。	 用于 AT 命令通信和数据传输,支持的波特率为 4800 bps、9600 bps (默认)、57600 bps、115200 bps、230400 bps 和 460800 bps。 用于固件升级,支持的波特率为 115200 bps 和 921600 bps。 	 全功能串口 用于 AT 命令通信和 GPRS 数据传输 自适应波特率:从 4800 bps 到 115200 bps 也可用于软件升级 		
调试串口	用于软件调试;支持的 波特率为921600 bps。用于固件升级时,支持 的 波 特 率 为921600 bps。	用于软件调试; 默认波特率 为 115200 bps。	用于软件调试,辅助排查一些异常重启、网络问题、应用协议问题;默认波特率为 6 Mbps。	用于软件调试,仅支持波特率 921600 bps。	仅用于软件调试,波特率 必须为 460800 bps		
辅助串口 3)	用于 AT 命令通信和数据传输; 支持的波特率为 4800	用于软件调试; 默认波特率 为 115200 bps	不支持	不支持	用于 AT 命令通信模块默认波特率为		



	bps、9600 bps(默认)和 57600 bps	115200 bps▼ 不支持自适应波特率			
串口电平	1.8 V	1.8 V	1.8 V	3.0 V	2.8 V
(U)SIM 接	支持 USIM 卡: 1.8/3.0 V	支持 USIM 卡: 1.8 V	支持 USIM 卡: 1.8/3.0 V	支持 USIM 卡: 1.8/3.0 V	支持(U)SIM 卡: 1.8/3.0 V
音频接口	不支持	不支持	不支持	不支持	1 路模拟音频输入 2 路模拟音频输出
PCM 接口	不支持	不支持	不支持	不支持	支持
ADC 接口	支持 ADC	支持 ADC	支持 ADC	支持 ADC*	支持 ADC
蓝牙	支持蓝牙 4.2 (部分协议)	不支持	不支持	不支持	支持蓝牙 3.0
固件升级	通过主串口*、调试串口或 DFOTA升级	通过主串口或 USB 接口, DFOTA 升级	通过主串口或 DFOTA 升级	通过主串口或 DFOTA 升级	通过主串口升级

备注

- 1. 1) 当模块在此温度范围工作时,模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- 2. ²⁾ 当模块在此温度范围工作时,模块仍能保持正常工作状态,具备语音、短信、数据传输、紧急呼叫等功能,不会出现不可恢复的故障,射频频谱、网络基本不受影响,仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 **3GPP** 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时,模块的各项指标仍符合 **3GPP** 标准。
- 3. 3) BC25 的辅助串口目前正在开发中。
- 4. ⁴⁾ 若需要使用自适应波特率,先通过 AT+IPR=0 配置模块进入自适应波特率模式,更多详情,请参考文档 [1]。
- 5. 5) 当模块进入 Deep Sleep/Light Sleep 模式,可以通过主串口发送 AT 命令唤醒模块。一般建议连续发送命令 AT,直到返回 OK 后,再继续发送其他业务 AT 命令。此串口唤醒功能默认开启,用户可以通过 AT+QCFG="wakeupRXD",(1,0) 配置开启或者关闭。更多详情,请参考*文档 [2]*。
- 6. "*"表示正在开发中。



2.3. 引脚分配

BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 与 M26 模块的引脚分配图如下:

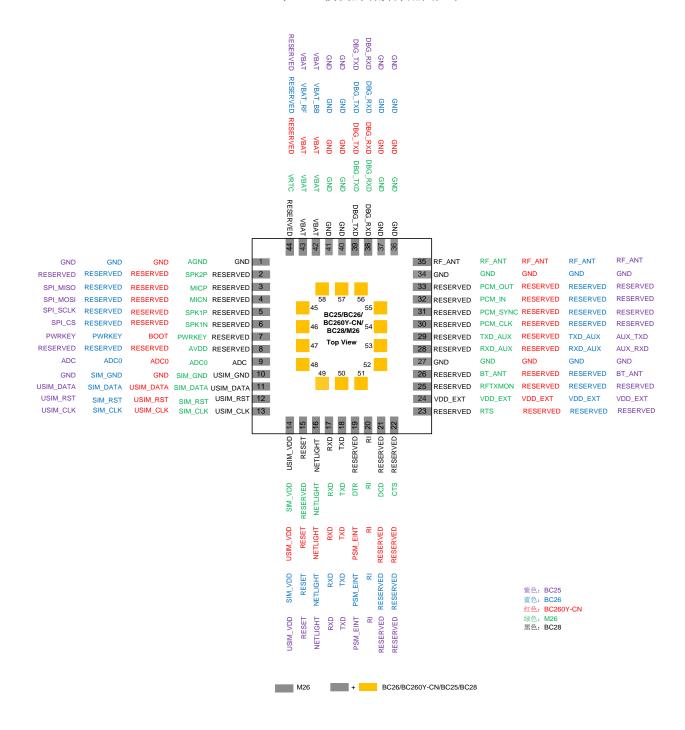


图 1: BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 引脚分配



备注

- 1. 紫色字体标示的是 BC25 的引脚名称。
- 2. 蓝色字体标示的是 BC26 的引脚名称。
- 3. 红色字体标示的是 BC260Y-CN 的引脚名称。
- 4. 绿色字体标示的是 M26 的引脚名称。
- 5. 黑色字体标示的是 BC28 的引脚名称。
- 6. <u>橙色</u>标示的是 BC25、BC26、BC260Y-CN 和 BC28 比 M26 多出的引脚,具体的引脚定义见表4。



3 引脚描述

本章节描述了 BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 与 M26 的引脚定义及对比。

表 3: I/O 参数定义

类型	描述
AI	模拟输入
AO	模拟输出
DI	数字输入
DO	数字输出
Ю	双向端口
OD	漏极开路
PI	电源输入
PO	电源输出



下表描述了 BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 的引脚功能及电气特性对比:

表 4: 引脚对比

引脚号	BC25			BC26			BC260Y-CN			BC28			M26		
で極いて	引脚名	I/O	描述	引脚名	I/O	描述	引脚名	I/O	描述	引脚名	I/O	描述	引脚名	I/O	描述
1	GND			GND			GND			GND			AGND		模拟地,外部音 频电路的单独接 地连接
2	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	SPK2P	АО	通道 2 的单端音 频输出(正)
3	SPI_MISO	DI	SPI 主输入从 输出	RESERVED	/	1	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	MICP	Al	主麦克风输入(+)
4	SPI_MOSI	DO	SPI 主输出从 输入	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	MICN	AI	主麦克风输入(-)
5	SPI_SCLK	DO	SPI 时钟	RESERVED	/	1	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	SPK1P	AO	模拟音频差分输出通道(+)
6	SPI_CS	DO	SPI 片选	RESERVED	/	/	RESERVED	/	1	RESERVED	/	/	SPK1N	АО	模拟音频差分输出通道(-)
7	PWRKEY	DI	模块开机	PWRKEY	DI	模块开机	BOOT	DI	控制模块进 入下载模式	RESERVED	/		PWRKEY	DI	模块开/关机
8	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	AVDD	РО	ADC 电路的参 考电源,不用则 悬空
9	ADC	Al	通用模数转换接口	ADC0	AI	通用模数转换 接口	ADC0	AI	通用模数转 换接口	ADC	Al	通用模数转 换接口	ADC0	Al	通用模数转换接



10	GND		地	SIM_GND		USIM 卡专用 地	GND		地	USIM_GND		USIM卡专用 地	SIM_GND		(U)SIM 地	卡专用
11	USIM_DATA	Ю	USIM 卡数据	SIM_DATA	Ю	USIM 卡数据	USIM_DATA	Ю	USIM卡数据	USIM_DATA	Ю	USIM卡数据	SIM_DATA	Ю	(U)SIM	卡数据
12	USIM_RST	DO	USIM 卡复位	SIM_RST	DO	USIM 卡复位	USIM_RST	DO	USIM卡复位	USIM_RST	DO	USIM卡复位	SIM_RST	DO	(U)SIM	卡复位
13	USIM_CLK	DO	USIM 卡时钟	SIM_CLK	DO	USIM 卡时钟	USIM_CLK	DO	USIM卡时钟	USIM_CLK	DO	USIM卡时钟	SIM_CLK	DO	(U)SIM	卡时钟
14	USIM_VDD	РО	USIM 卡供电 电源	SIM_VDD	РО	USIM 卡供电 电源	USIM_VDD	РО	USIM 卡供电 电源	USIM_VDD	РО	USIM卡供电 电源	SIM_VDD	РО	(U)SIM 电源	卡供电
15	RESET	DI	复位模块	RESET	DI	复位模块	RESET	DI	复位模块	RESET	DI	复位模块	RESERVED	/	1	
16	NETLIGHT	DO	网络状态指示	NETLIGHT	DO	网络状态指示	NETLIGHT*	DO	网络状态指示	NETLIGHT	DO	网络状态指示	NETLIGHT	DO	网络状态	
17	RXD	DI	接收	RXD	DI	接收	RXD	DI	接收	RXD	DI	接收	RXD	DI	接收	
18	TXD	DO	发送	TXD	DO	发送	TXD	DO	发送	TXD	DO	发送	TXD	DO	发送	
19	PSM_EINT	DI	专用的外部 中断,用于从 Deep Sleep 唤醒模块	PSM_EINT	DI	专用的外部中 断,用于从 Deep Sleep 唤醒模块	PSM_EINT	DI	专用的外部 中断,用于从 Deep Sleep / Light Sleep 唤醒模块	RESERVED	/	/	DTR	DI	终端数据	居就绪
20	RI	DO	输出振铃提示	RI	DO	输出振铃提示	RI	DO	输出振铃提示	RI	DO	输出振铃提示	RI	DO	输出振钩	令提示
21	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	DCD	DO	输出载源	支检测
22	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	CTS	DO	清除发送	<u></u>
23	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	1	RESERVED	/	/	RTS	DI	请求发送	<u> </u>



24	VDD_EXT	РО	1.8 V 输出, Deep Sleep 模式下无电 压输出。 可作为模块 的 I/O 口上拉 电路供电;不 建议用于外 部电路供电。	_	РО	1.8 V 输出, Deep Sleep 模式下无电压 输出。 可为模块的上 拉电路供电; 不建议用于外 部电路供电。	VDD_EXT	РО	1.8 V 输出, Deep Sleep / Light Sleep 模式下无电 压输出。 可为模块的 上拉电路供 电; 不建议用 于外部电路 供电。	VDD_EXT	РО	3.0 V 外部电路输出电源,建议用于外部 I/O端口弱上拉,需要并联一个2.2~4.7 μF的旁路电容。	VDD FXT	PO	2.8 V 电源输出 用于外部电路
25	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RFTXMON	DO	发射发射指示
26	BT_ANT	Ю	蓝牙天线接 口	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	BT_ANT	Ю	蓝牙天线接口
28	AUX_RXD	DI	辅助串口接 收	RXD_AUX	DI	辅助串口接收	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RXD_AUX	DI	模块接收数据
29	AUX_TXD	DO	辅助串口发 送	TXD_AUX	DO	辅助串口发送	RESERVED	/	1	RESERVED	/	1	TXD_AUX	DO	模块发送数据
30	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	PCM_CLK	DO	PCM 时钟
31	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	PCM_SYNC	DO	PCM 帧同步
32	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	1	RESERVED	/	/	PCM_IN	DI	PCM 数据输入
33	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	1	RESERVED	/	/	PCM_OUT	DO	PCM 数据输出
35	RF_ANT	Ю	射频天线接口	RF_ANT	Ю	射频天线接口	RF_ANT	Ю	射频天线接口	RF_ANT	Ю	射频天线接口	RF_ANT	Ю	射频天线接口
38	DBG_RXD	DI	模块接收数据	DBG_RXD	DI	模块接收数据	DBG_RXD	DI	模块接收数 据	DBG_RXD	DI	模块接收数 据	DBG_RXD	DI	模块接收数据



39	DBG_TXD	DO	模块发送数据	DBG_TXD	DO	模块发送数据	DBG_TXD	DO	模块发送数 据	DBG_TXD	DO	模块发送数 据	DBG_TXD	DO	模块发送数据
42	VBAT	PI	模块基带电源: 标准版本 VBAT = 3.2~4.2 V 低压版本 VBAT = 2.1~3.6 V	VBAT_BB	PI	模块基带电源: VBAT_BB = 2.1~3.63 V	VBAT	PI	模块电源: VBAT = 2.2~4.5 V	VBAT	PI	模块主电源: VBAT = 3.1~4.2 V	VBAT	PI	模块主电源: VBAT = 3.3~4.6 V
43	VBAT	PI	模块基带电源: 标准版本 VBAT = 3.2~4.2 V 低压版本 VBAT = 2.1~3.6 V	VBAT_RF	PI	模块射频电源: VBAT_RF = 2.1~3.63 V	VBAT	PI	模块电源: VBAT = 2.2~4.5 V	VBAT	PI	模块主电源: VBAT = 3.1~4.2V	VBAT	PI	模块主电源: VBAT = 3.3~4.6V
44	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	RESERVED	/	/	VRTC	Ю	输入: RTC 时钟 供电 输出: 通过该引 脚为备份电池或 电容充电
45	RESERVED	1	预留	RESERVED	/	预留	GND	/	地	RESERVED	/	预留	/	/	1
46	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	GND	/	地	RESERVED	/	预留	/	/	/
47	RESERVED	/	预留	USB_MODE	DI	拉低该引脚方 可实现 USB	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	/	/	1



						下载功能									
49	RESERVED	/	预留	VUSB_3V3	PI	USB 供电电源	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	1	/	/
50	RESERVED	/	预留	USB_DP	Ю	USB差分数据 (正)	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	/	/	/
51	RESERVED	/	预留	USB_DM	Ю	USB 差分数据 (负)	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	/	/	/
55	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	GND	/	地	RESERVED	/	预留			
56	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	GND	/	地	RESERVED	/	预留			
57	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	GND	/	地	RESERVED	/	预留			
58	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	GND	/	地	RESERVED	/	预留			
27、34、 36、37、 40、41	GND	/	地	GND	/	地	GND	/	地	GND	/	地	GND	/	地
48、 52~54	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	RESERVED	/	预留	/	/	/

备注

- 1. 红色字体标示的引脚表示封装兼容但功能不同。
- 2. 黑色字体标示的引脚表示封装兼容且功能相同。
- 3. 引脚 45~58 为 BC25、BC26、BC260Y-CN 和 BC28 比 M26 多出的引脚。
- 4. 预留的引脚和不使用的引脚请悬空。
- 5. BC28 的 ADC 接口以及 BC25 的辅助串口和 RI、SPI 接口和正在开发中。



4 硬件参考设计

本章节描述了BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28与M26主要功能的兼容设计。

4.1. 供电电源

4.1.1. 模块工作电压

下表为 BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 模块的工作电压范围:

表 5: 模块工作电压范围

模块	电源引脚	条件	最小值	典型值	最大值	单位
BC25(标准版本)	VBAT		3.2	3.8	4.2	V
BC25(低压版本)	VBAT		2.1	3.3	3.6	V
BC26	VBAT_BB & VBAT_RF	实际输入电压必须在	2.1	3.3	3.63	V
BC260Y-CN	VBAT	最小、最大值范围内。	2.2	3.3	4.5	V
BC28	VBAT	_	3.1	3.6	4.2	V
M26	VBAT		3.3	4.0	4.6	V

考虑模块之间的兼容设计时,请确保模块输入电压最小不低于 3.3 V,最大不超过 3.6 V。即便当模块输入电源 VBAT 出现电压跌落时,也要确保 VBAT 电压大于模块最低工作电压值。



图 2: VBAT 电压波形图



4.1.2. 供电电源设计

模块的电源设计对其性能至关重要。为了兼容 2G 模块(M26)在 GSM 发射时对脉冲电流的需求,兼容设计时请确保 BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 的电源应该能够提供 2.0 A 的电流。

为了确保更好的电源供电性能以及兼容性,请注意以下几点:

- 建议模块的电源输入电压为 3.6 V;
- 靠近 VBAT 引脚增加一个 TVS 管以提高模块的浪涌电压承受能力;
- 建议靠近模块的 VBAT 引脚增加几个电容以增强电源稳定性。

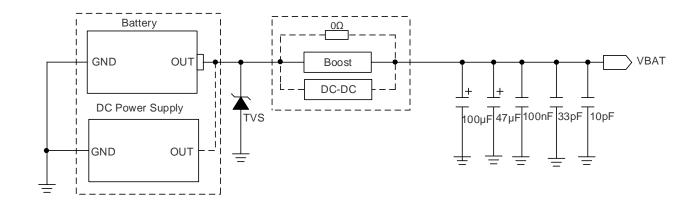


图 3: 供电电源参考设计电路

根据供电类型(电池供电或直流电源供电)不同,上图虚线框内电源转换电路的参考设计将有所不同, 具体说明如下表所示。

表 6:	供电类型与电源转换电路对应关系
AX U:	灰中大生 <u>一中城</u> 农大中城7177.人家

	电源转换电路							
供电类型	BC25 (标准版本: VBAT = 3.2~4.2 V; 低压版本: VBAT = 2.1~3.6 V)	BC26 (VBAT_BB/RF = 2.1~3.63 V)	BC260Y-CN (VBAT = 2.2~4.5 V)	BC28 (VBAT = 3.1~4.2 V)	M26 (VBAT = 3.3~4.6 V)			
锂亚电池	0 Ω	0 Ω	0 Ω	0 Ω	Boost			
锂锰电池	标准版本: Boost 低压版本: 0 Ω	0 Ω	0 Ω	Boost	Boost			
直流供电	DC-DC	DC-DC	DC-DC	DC-DC	DC-DC			



4.2. 开机电路

BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 的开机方式不尽相同:

- BC28: 只需在 VBAT 上电后保持 RESET 输入不被拉低,即可实现模块自动开机。
- BC260Y-CN: 只需在 VBAT 上电后保持 RESET 及 BOOT 输入不被拉低,即可实现模块自动开机。
- BC25、BC26 和 M26: 通过将 PWRKEY 引脚拉低一段时间 T1(BC26 ≥ 500 ms; BC25 ≥ 1 s; M26 > 1 s) 实现开机;推荐使用开集驱动电路来控制 PWRKEY 引脚,参考电路如下图所示。

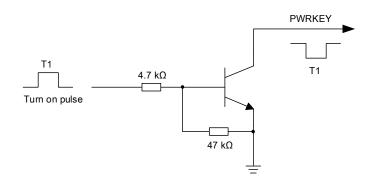


图 4: 开集驱动控制 PWRKEY 开机参考电路(BC25/BC26/M26)

BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 与 M26 的开机时序对比图如下:

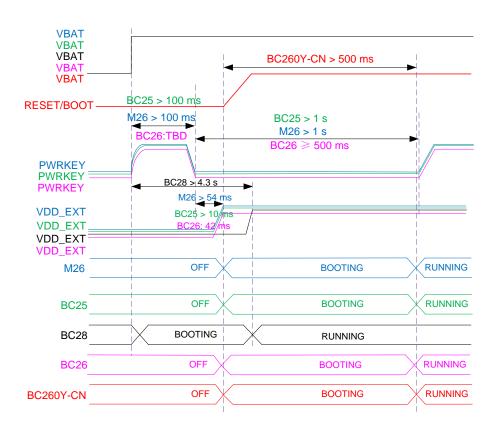


图 5: BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 开机时序



备注

- 1. 在使用拉低 PWRKEY 的方式进行 BC25、BC26 或 M26 开机时,需等 VBAT 电压稳定超过 100 ms 以后再拉低 PWRKEY 引脚。不建议一直拉低 PWRKEY 引脚。
- 2. BC260Y-CN 的 VBAT 断电后,其电压需低于 0.7 V,具体放电时间需要根据实际电路测试评估,并留够余量,避免再次上电时开机异常; VBAT 上电时间需要保证在 10 ms 以内;建议 MCU 保留 RESET 控制引脚,在上电时序异常导致模块开机异常后,控制模块复位以退出异常状态; VBAT 上电后 RESET 及 BOOT 由于内部上拉,自动上升至高电平。
- 3. 绿色标示的是 BC25 的开机时序。
- 4. 蓝色标示的是 M26 的开机时序。
- 5. 黑色标示的是 BC28 的开机时序,建议 BC28 上电 4.3 s 后再对模块进行操作。
- 6. 品红色标示的是 BC26 的开机时序。
- 7. 红色标示的是 BC260Y-CN 的开机时序。

4.3. 关机

- M26 可通过 AT+QPOWD 命令、拉低 PWRKEY 引脚一段时间 T(0.7~1 s) 或断开 VBAT 供电 3 种方式来实现关机。
- BC25 和 BC26 可通过 AT+QPOWD 命令或断开 VBAT 供电 2 种方式实现关机。
- BC260Y-CN 和 BC28 只能通过断开 VBAT 电源关机。

关机时序图如下图所示:

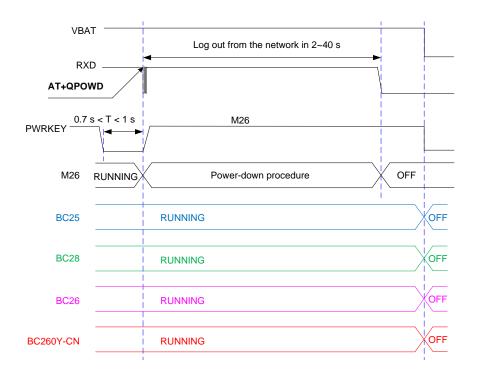


图 6: BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 关机时序图



备注

- 1. 蓝色标示的是 BC25 的关机时序。
- 2. 绿色标示的是 BC28 的关机时序。
- 3. 品红色标示的是 BC26 的关机时序。
- 4. 黑色标示的是 M26 的关机时序。
- 5. 红色标示的是 BC260Y-CN 的关机时序。
- 6. BC26 和 M26 通过 AT 命令关机的前提是 PWRKEY 要保持高电平。
- 7. M26 采用 PWRKEY 关机要保证 PWRKEY 拉低时间在 0.7~1 s 之间。
- 8. 网络注销(Log out from the network)时间与本地网络信号强度有关。

4.4. 复位

M26 没有复位功能; BC25、BC26、BC260Y-CN 和 BC28 有硬件和软件两种复位方式。

4.4.1. BC25/BC26/BC28 硬件复位

通过拉低 RESET 引脚一段时间 T (BC25 ≥ 1 s; BC26/BC260Y-CN ≥ 50 ms; BC28 > 100 ms) 可以 实现复位,复位电路图如下所示:

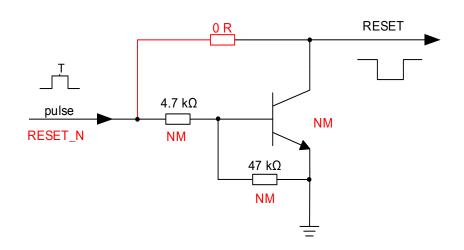


图 7: BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28 硬件复位电路

备注

图中红色标注的部分表示 BC260Y-CN 的复位电路相关设计,当 RESET_N 高电平输出大于 1.7 V 且小于 3.6 V,低电平输出小于 0.35 V 时,建议采用直连方式控制模块的 RESET 引脚,其他情况须用开集驱动电路控制。



复位时序如下图所示:

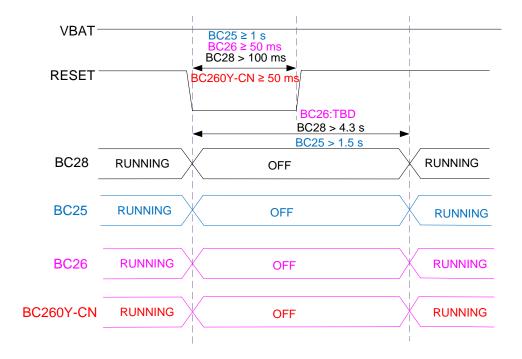


图 8: BC25/BC26/BC28 硬件复位时序

备注

- 1. 黑色标示的是 BC28 的复位时序。
- 2. 蓝色标示的是 BC25 的复位时序。
- 3. 品红色标示的是 BC26 的复位时序。
- 4. 红色标示的是 BC260Y-CN 的复位时序。

4.4.2. BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28 软件复位

- BC25 通过 AT+QRST=1 命令可实现复位操作。详细信息请参考*文档 [3]*。
- BC28 通过 AT+NRB 命令可实现复位操作。详细信息请参考文档 [4]。
- BC26 通过 AT+QRST=1 命令可实现复位操作。详细信息请参考文档 [5]。
- BC260Y-CN 通过 AT+QRST=1 命令可实现复位操作。详细信息请参考文档 [2]。



4.5. 网络状态指示

BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 的 NETLIGHT 引脚信号可以用来指示模块的网络状态, 参考设计如下:

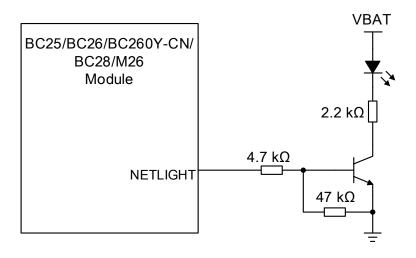


图 9: NETLIGHT 参考设计电路

备注

BC260Y-CN的 NETLIGHT 功能目前正在开发中。

4.6. (U)SIM接口

- BC25 默认支持 1.8/3.0 V 的 USIM 卡。
- BC26 默认支持 1.8 V 的 USIM 卡。
- BC260Y-CN 默认支持 1.8/3.0 V 的 USIM 卡。
- BC28 默认支持 1.8/3.0 V 的 USIM 卡。
- M26 默认支持 1.8/3.0 V 的(U)SIM 卡。



BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 的(U)SIM 卡接口相互兼容。模块的 6-pin (U)SIM 卡接口兼容设计如下图所示:

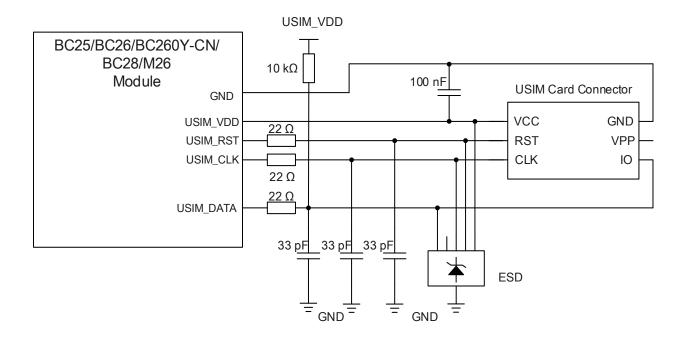


图 10: 6-Pin (U)SIM 卡接口兼容设计电路

备注

USIM_DATA 必须加 10 kΩ 上拉电阻到 USIM_VDD,以提高抗干扰能力。

4.7. 串口

BC28、BC26、BC260Y-CN、BC25 和 M26 的串口电压域不同,如下表所示:

表 7: 模块串口电压域

模块	串口类型	电压域	备注
BC25	主串口、调试串口、辅助串口	1.8 V	/
BC26	主串口、调试串口、辅助串口	1.8 V	/
BC260Y-CN	主串口、调试串口	1.8 V	1
BC28	主串口、调试串口	3.0 V	1



M26	主串口	2.9.1/	支持 RTS/CTS
IVIZO	调试串口、辅助串口	− 2.8 V	/

模块串口兼容的电平转换电路如下图所示。如下虚线部分的输入和输出电路设计可参考实线部分,但需注意连接方向。

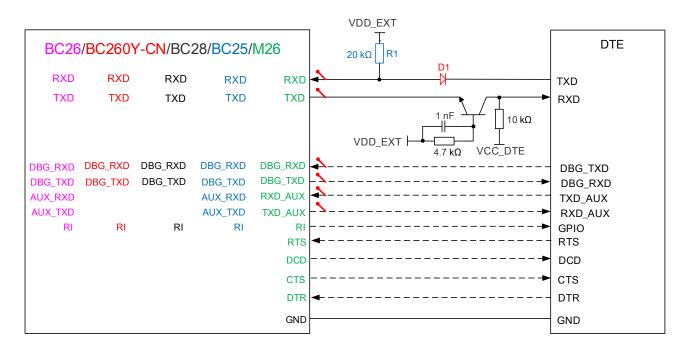


图 11: 串口电平转换参考电路

备注

- 1. 如上的晶体管电路解决方案不适合超过 460 kbps 的波特率应用,需要注意 BC260Y-CN 的调试串口 (6 Mbps) 不支持这种晶体管方案电平转换。
- 2. " \ "表示串口的测试点。建议保留 VBAT 和 PWRKEY 的测试点以在必要时方便进行固件升级和调试。
- 3. 此电路只适用于模块为低电压域侧的场景,对于 BC28 模块,R1 建议为 20 kΩ 电阻。
- 4. 黑色字体标示的是 BC28。
- 5. 蓝色字体标示的是 BC25。
- 6. 品红色字体标示的是 BC26。
- 7. 绿色字体标示的是 M26。
- 8. <u>红色</u>标示的是 BC260Y-CN。
- 9. 若使用 BC260Y-CN 模块,则需要将串口电平转换参考电路中红色标示的二极管 D1 其换成 0 Ω 电阻,同时删除蓝色标示的 R1 电阻。



4.8. 模数转换接口

BC25、BC26、BC28 和 M26 的 ADC 接口提供一个 10 位模数转换接口来测量电压值,而 BC260Y-CN 的 ADC 接口则是提供一个 12 位模数转换接口来测量电压值:

- BC25 的 ADC 最大采集电压是 1.8 V:
- BC26 的 ADC0 最大采集电压是 1.4 V;
- BC260Y-CN的 ADC0最大采集电压是 1.2 V;
- BC28 的 ADC 最大采集电压为 4.0 V, 但必须低于 VBAT 供电电压;
- M26 的 ADC0 最大采集电压是 2.8 V。

表 8: 模块 ADC 接口信息

模块	引脚名称	引脚号	描述
BC25	ADC	9	通用模数转换接口
BC26	ADC0	9	通用模数转换接口
BC260Y-CN	ADC0	9	通用模数转换接口
BC28	ADC*	9	通用模数转换接口
M26	ADC0	9	通用模数转换接口

备注

"*"表示正在开发中。

4.9. RF 接口

M26 的天线接口 ANT_MAIN 和 BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28 的天线接口 RF_ANT 引脚是兼容的,接口阻抗为 50 Ω 。 M26 的蓝牙天线接口 BT_ANT 与 BC25 的 BT_ANT 引脚兼容,接口阻抗为 50 Ω 。为了能够更好地调试射频性能,建议预留 π 型匹配电路,且 π 型匹配器件(R1/C1/C2)应靠近天线放置。其中 C1、C2 默认不贴,只贴 0 Ω 电阻 R1。天线连接参考电路如下图所示。



RF 天线接口参考设计如下图所示:

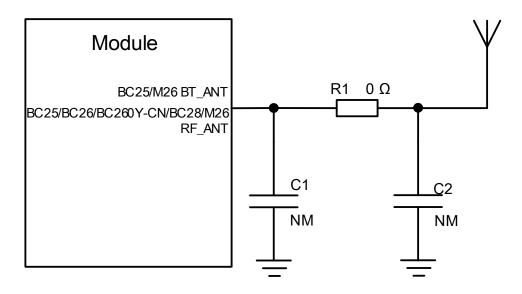


图 12: RF 天线接口参考设计电路



5 物理尺寸

本章节主要介绍了 BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 模块的推荐封装及钢网设计。所有的尺寸单位为毫米; 所有未标注公差的尺寸, 公差为 ±0.05 mm。

5.1. 推荐兼容封装

BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28与M26的底视图如下图所示:

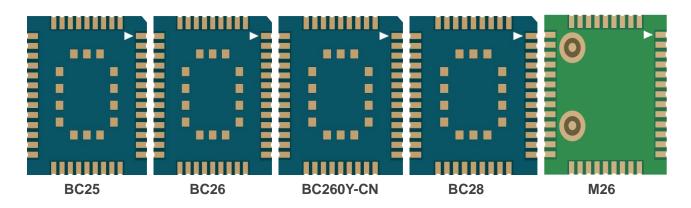


图 13: BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 底视图



BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 兼容封装如下图所示:

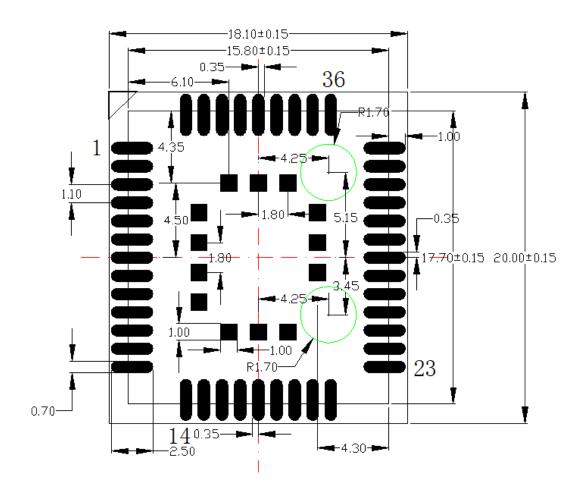


图 14: BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 推荐兼容封装

备注

- 1. 在 PCB 主板上,周围器件距离模块位置应大于 3 mm。
- 2. 推荐封装中半径为 1.7 mm 的圆形测试点在原理图和 PCB 中不需要设计,同时还应设置禁止覆铜。
- 3. 为了与 M26 兼容,不需要在兼容封装中设计 BC25、BC26、BC260Y-CN 和 BC28 的 52 号引脚。



5.2. 推荐钢网尺寸

BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 与 M26 的 PCB 厚度不同,为保证模块锡膏焊接质量,M26 模块焊盘的钢网厚度推荐为 0.15~0.18 mm; BC25、BC26、BC260Y-CN 和 BC28 模块四周 LCC 焊盘的钢网厚度推荐为 0.15~0.18 mm,中间 LGA 焊盘的钢网建议按照 65 %焊盘面积开孔。详细信息请参考文档 [6]。

BC25、BC26、BC260Y-CN 和 BC28 推荐钢网尺寸如下图所示:

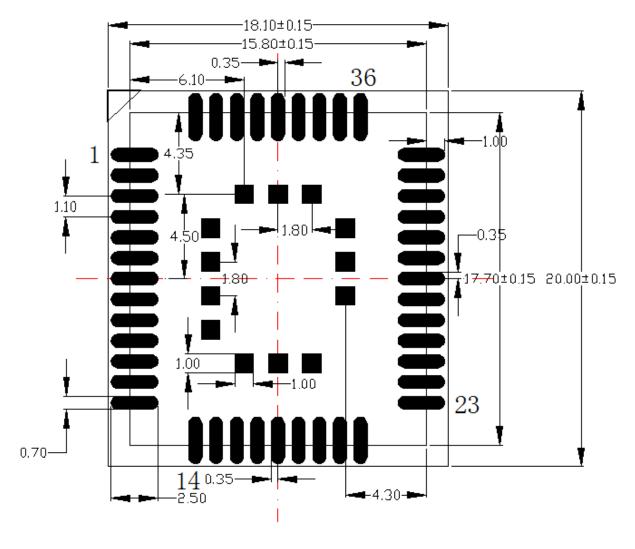


图 15: BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28 推荐钢网尺寸



M26 推荐钢网尺寸如下图所示:

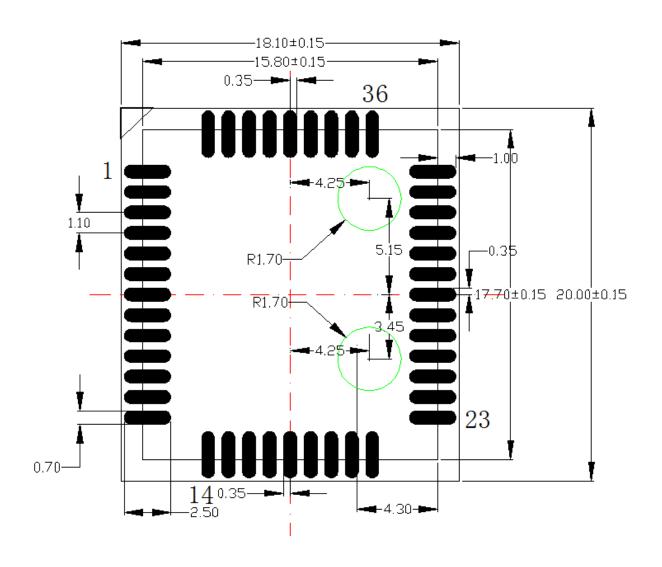


图 16: M26 推荐钢网尺寸



5.3. 安装示意图

BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28与 M26 安装效果图如下所示:

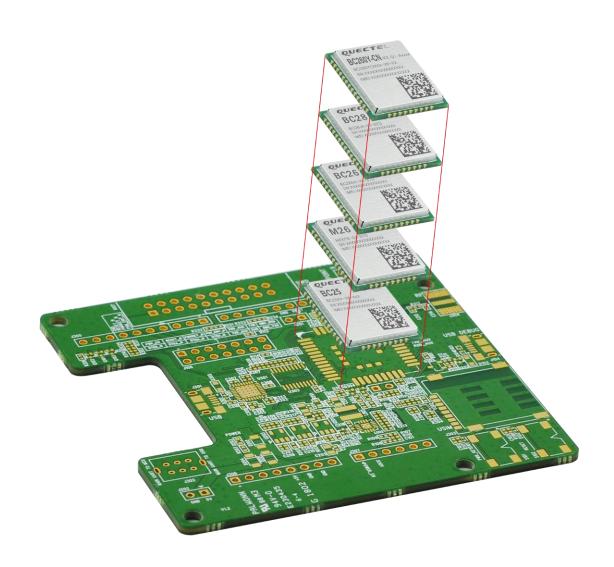


图 17: 安装效果图



6 存储、生产和包装

6.1. 存储

BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 以真空密封袋的包装形式出货。模块的湿度敏感等级为 3 (MSL 3), 其存储需遵循如下条件:

- 1. 推荐存储条件: 温度 23 ±5 °C, 且相对湿度为 35~60 %。
- 2. 在推荐存储条件下,模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
- 3. 在温度为 23 ±5 ℃、相对湿度低于 60 %的车间条件下,模块拆封后的车间寿命为 168 小时 ¹⁾。在此条件下,可直接对模块进行回流生产或其他高温操作。否则,需要将模块存储于相对湿度小于 10 %的环境中(例如,防潮柜)以保持模块的干燥。
- 4. 若模块处于如下条件,需要对模块进行预烘烤处理以防止模块吸湿受潮再高温焊接后出现的 PCB 起泡、裂痕和分层:
 - 存储温湿度不符合推荐存储条件;
 - 模块拆封后未能根据以上第3条完成生产或存放;
 - 真空包装漏气、物料散装:
 - 模块返修前。
- 5. 模块的烘烤处理:
 - 需要在 120 ±5 °C 条件下高温烘烤 8 小时;
 - 二次烘烤的模块须在烘烤后 24 小时内完成焊接,否则仍需在干燥箱内保存。

备注

- 1. 1) 在相对湿度较低的车间环境符合《IPC/JEDEC J-STD-033》规范时适用。
- 2. 为预防和减少模块因受潮导致的起泡、分层等焊接不良的发生,应严格进行管控,不建议拆开真空包装后长时间暴露在车间中,不确定车间温湿度环境是否满足条件,或相对湿度大于 60 %的情况下,建议在拆封后 24 小时内完成焊接。请勿提前大量拆包。
- 3. 模块的包装无法承受高温烘烤。因此在模块烘烤之前,请移除模块包装并放置在耐高温器具上。如果只需要短时间的烘烤,请参考《IPC/JEDEC J-STD-033》规范。



6.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏,使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上,印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量,请参考*文档 [6]* 进行钢网开孔。

推荐的回流焊温度为 238~245 ℃,最高不能超过 246 ℃。为避免模块因反复受热而损坏,强烈推荐客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。推荐的炉温曲线图(无铅 SMT 回流焊)和相关参数如下图表所示:

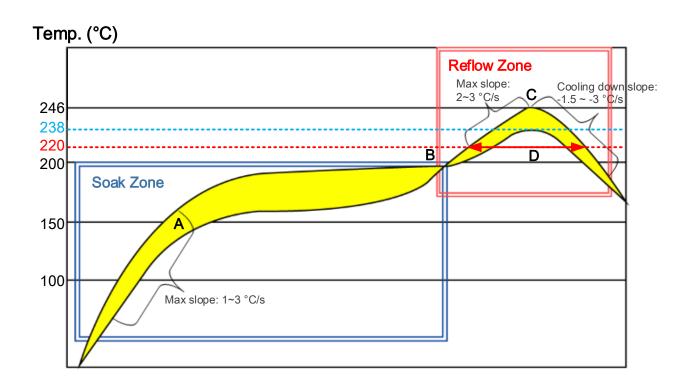


图 18: 推荐的回流焊温度曲线

表 9: 推荐的炉温测试控制要求

项目	推荐值
吸热区(Soak Zone)	
最大升温斜率	1~3 °C/s
恒温时间(A和B之间的时间: 150℃~200℃期间)	70~120 s
回流焊区(Reflow Zone)	
最大升温斜率	2~3 °C/s



回流时间(D:超过 220℃ 的期间)	45~70 s
最高温度	238~246 °C
冷却降温斜率	-1.5 ~ -3 °C/s
回流次数	
最大回流次数	1次

备注

- 1. 在生产焊接或者其他可能直接接触移远通信 BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 模块的过程中,不得使用任何有机溶剂(如酒精,异丙醇,丙酮,三氯乙烯等)擦拭模块屏蔽罩;否则可能会造成屏蔽罩生锈。
- 2. 移远通信 BC25/BC26/BC260Y-CN/BC28/M26 模块的镭雕屏蔽罩可满足: 12 小时中性盐雾测试后, 镭雕信息清晰可辨识, 二维码可扫描(可能会有白色锈蚀)。

6.3. 包装

BC25、BC26、BC260Y-CN、BC28 和 M26 模块采用卷带包装,并用真空密封袋将其封装,直到模块准备焊接时才可以打开包装。每个卷带包含 250 个模块,卷盘直径为 330 毫米。具体规格如下:

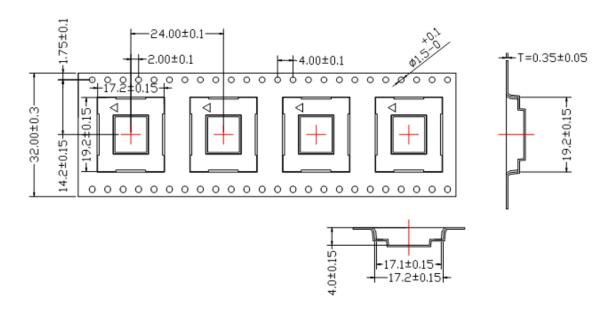


图 19: 卷带尺寸(单位:毫米)



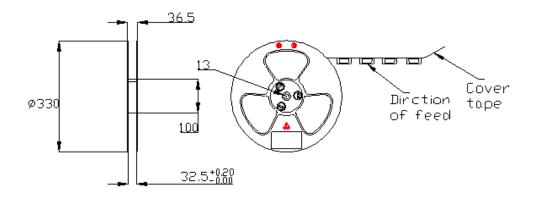


图 20: 卷盘尺寸(单位:毫米)



7 附录 A 参考文档及术语缩写

表 10:参考文档

序号	文档名称	备注
[1]	Quectel_BC260Y-CN_硬件设计手册	BC260Y-CN 硬件设计手册
[2]	Quectel_BC260Y-CN_AT 命令手册	BC260Y-CN AT 命令使用手册
[3]	Quectel_BC25_AT 命令手册	BC25 AT 命令使用手册
[4]	Quectel_BC35-G&BC28&BC95 R2.0_AT 命令手册	BC35-G&BC28&BC95 R2.0 AT 命令使用手册
[5]	Quectel_BC26&BC20&BC030x 系列_AT 命令手册	BC26 AT 命令使用手册
[6]	Quectel_模块 SMT 应用指导	移远通信模块贴片应用指导
[7]	Quectel_BC25_硬件设计手册	BC25 硬件设计手册
[8]	Quectel_BC26_硬件设计手册	BC26 硬件设计手册
[9]	Quectel_BC28_硬件设计手册	BC28 硬件设计手册
[10]	Quectel_M26_硬件设计手册	M26 硬件设计手册
[11]	Quectel_M26_AT_命令手册	M26 AT 命令使用手册

表 11: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器
ВТ	Bluetooth	蓝牙
CTS	Clear to send	清除发送
DCD	Data Carrier Detect	数据载波检测



DCS	Digital Communication System	数字通信系统
DFOTA	Delta Firmware Upgrade Over the Air	无线差分固件升级
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
EGSM	Extended Global System for Mobile	增强型全球移动通信系统
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线服务技术
GSM	Global System for Mobile	全球移动通信系统
H-FDD	Half Frequency Division Duplexing	半频分双工
LCC	Leadless Chip Carriers	无针脚芯片封装
LGA	Land Grid Array	格栅阵列封装
NB-IoT	Narrow Band Internet of Things	窄带物联网
PCB	Printed Circuit Board	印刷电路板
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
PCS	Personal Communication System	个人通信系统
PSM	Power Saving Mode	省电模式
RF	Radio Frequency	射频
RI	Ring Indicator	振铃指示
RTC	Real Time Clock	实时时钟
RTS	Request to Send	请求发送
RXD	Receive Data	接收数据
SPK	Speaker	扬声器
TXD	Transmit Data	发送数据
UART	Universal Asynchronous Receive/Transmit	通用异步收发传输
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	通用用户身份识别卡
Vnorm	Normal Voltage Value	标准电压值